

「京信イノベーションC2号ファンド」投資実行のお知らせ

京都信用金庫（理事長：榊田 隆之）は、投資子会社である株式会社京信ソーシャルキャピタル（代表取締役：国本 丈弘）と設立した「京信イノベーションC2号ファンド」（以下、「当ファンド」）の投資先として、ArchiTek 株式会社へ投資実行いたしましたことをごお知らせします。

同社は画像認識 AI に特化した半導体チップの開発メーカーです。

高精度な AI は膨大な情報処理を行うためクラウドで処理することが一般的ですが、データ容量と電力の消費が膨大になる問題があります。同社が開発する半導体はカメラや PC などに組み込み、エッジ（端末）側で AI 解析を行うことで低消費電力かつリアルタイム性を実現でき、一例としては防犯カメラの不審者検知などの性能向上に役立ちます。

同社の製品が広く社会実装されることで、安心安全かつ便利な世の中が実現されることを期待して、投資決定いたしました。

当ファンドは、当金庫営業エリア内でイノベティブなサービスやビジネスモデルにより地域の社会課題の解決に挑戦する企業へ資金を供給するとともに、事業承継を後押しすることで地域経済の活性化に寄与することを目指しています。

当金庫は、地域にイノベーションを起こす企業へのサポートを積極的に行い、地域の絆づくり活動に取り組んでまいります。



● 投資先概要

企業名	ArchiTek 株式会社
代表者	代表取締役 高田 周一
事業内容	AI に特化した半導体チップの開発
所在地	大阪市西区北堀江一丁目1番29号

● ファンド概要（参考）

名称	京信イノベーションC2号投資事業有限責任組合（略称：京信イノベーションC2号ファンド）
ファンド総額	5億円
投資対象	京都信用金庫の営業エリア内に所属する企業のうち ①地域活性化のために、イノベティブな取組に挑戦する企業 ②事業承継をお考えの企業
設立日	2021年9月10日
有限責任組合員	京都信用金庫
無限責任組合員	株式会社京信ソーシャルキャピタル

以上